

第 24 回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム (FB24)

第 13 回反応装置・プロセスシンポジウム

講演・参加募集のご案内

主催 化学工学会粒子流体プロセス部会 流動層分科会

共催 化学工学会反応工学部会 触媒反応工学分科会

協賛 (交渉中も含む) 日本機械学会, 粉体工学会, 日本粉体工業技術協会, 火力原子力発電技術協会, 石炭エネルギーセンター, 日本エネルギー学会, 日本混相流学会, 資源・素材学会, 触媒学会, 石油学会, 日本燃焼学会, 日本流体力学会, 日本セラミックス協会, 廃棄物資源循環学会, 日本薬学会, 日本鉄鋼協会, 日本計算工学会, ファインバブル学会連合

日時 2018 年 12 月 5 日 (水) ~ 7 日 (金)

会場 八王子市学園都市センター11F, 12F

〒192-0083 東京都八王子旭町 9-1, <http://www.hachiojibunka.or.jp/gakuen/>

12 月 7 日 (金) は多摩地区の流動層実機見学会を開催します。

講演募集内容

本シンポジウムは流動層ならびに粒子 (粉体) プロセッシングに関する技術・学術的知識の交換と討論を目的としております。次の 6 分野について講演を募集いたします。

1. 流動層が関連する工学・技術
2. 反応工学・プロセスシステム
3. 気泡・液滴・微粒子分散工学
4. 医薬品・バイオエンジニアリング
5. 数値シミュレーション
6. ナノテクノロジー

講演申込み締切 2018 年 9 月 7 日 (金)

以下の各項目について、E-mail にてシンポジウム事務局までお知らせ願います。

- 1) 題名、著者名、著者の所属 (和文)
- 2) 題名、著者名、著者の所属 (英文)
- 3) 300 字程度の和文要旨または 200 ワード程度の英文要旨
- 4) 代表者連絡先 (郵便番号、住所、氏名、電話、FAX、E-mail)
- 5) 発表を希望する討論主題
- 6) 希望発表形態 (口頭・ポスター)

原稿提出締切 2018 年 10 月 19 日 (金)

原稿は和文または英文で、A4 用紙 1~4 ページとします。和文の場合には、英文要旨をつけるとともに、図表とそれらのキャプションは英語で記述願います。原稿のテンプレートは以下のシンポジウム HP よりダウンロードしてご使用願います。原稿は締め切り日までにシンポジウム事務局へ E-mail にてお送り願います。

事前参加申込締切 2018 年 11 月 9 日 (金)

参加申込みはシンポジウム HP から願います。講演申込みをされた方も別途、参加申込みが必要になります。

参加費

会員種別	11/9 まで	11/10 以降
主催・共催・協賛団体の正会員・ 法人会員・法人会員会社の社員	10,000 円	13,000 円
シニア会員	4,000 円	7,000 円
学生会員	3,000 円	4,000 円
会員外	20,000 円	23,000 円

- ・シニア会員とは、もともと主催・共催の学会に所属しており、現在は退職された方です。
- ・お申し込みは銀行振り込みとなります。振込先はシンポジウム HP にてお知らせします。
- ・お支払いは事前払いをお願いします。

懇親会費

- ・12月5日（水）に懇親会を開催します。懇親会費は5,000円（学生は2,000円）です。

発表形式

口頭またはポスター

[口頭発表]

- ・講演時間は1件当たり20分です（講演15分+討論5分）
- ・プロジェクタ、レーザーポインタ、マイクは当方にて準備しております。
- ・PCは講演者ご自身でお持込ください。

[ポスター発表]

- ・ポスター発表に先立ち、ショートプレゼンテーション（3分）を予定しています。
- ・ポスターボードは、縦1800mm×横1200mmのボードを準備します。
- ・ポスター発表では、学生の発表を対象に優秀ポスター賞を設置する予定です。
- ・ポスター会場、貼付け時間等の詳細は後日HPに掲載します。

お問い合わせ先

〒193-0997 東京都八王子市櫛田町1220-2 東京工業高等専門学校 物質工学科内
第24回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム 事務局 石井宏幸（東京高専）
FAX : 042-668-5099, E-mail : hiroyuki@tokyo-ct.ac.jp, <http://www.fb24.jp>